This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

THIS PAGE BLANK (USPTO)

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平5-157701

(43)公開日 平成5年(1993)6月25日

(51)Int.Cl. ⁵		識別記号	庁内整理番号	FI		技術表示箇所
G01N	21/88	. F	2107-2 J			
		2	2 2107-2 J			
G 0 2 B	27/00	F	H 9120-2K			
H01L	21/66		1 84064M			•
				審	杏請求 有	請求項の数26(全 20 頁)

			審査請求 有 請求項の数26(全 20 頁)
特顯平4-24852		(71)出願人	390009531
		-	インターナショナル・ビジネス・マシーン
平成4年(1992)1月14日			ズ・コーポレイション
			INTERNATIONAL BUSIN
07/667773			ESS MASCHINES CORPO
			RATION
米国 (US)		7	アメリカ合衆国10504、ニューヨーク州
		1	アーモンク (番地なし)
		(72)発明者	ジョン・サミユエル・パツトチエルダー
			アメリカ合衆国、ニユーヨーク州10589、
			ソマーズ、キャンプベル・ドライブ 番地
100		1.	なし
		(74)代理人	弁理士 頓宮 孝一 (外2名)
			最終頁に続く
	平成4年(1992)1月14日 07/667773 1991年3月11日	平成4年(1992) 1月14日 07/667773 1991年3月11日	平成 4年(1992) 1 月14日 0 7 / 6 6 7 7 7 3 1991年 3 月11日 米園 (US) (72)発明者

(54) 【発明の名称】 光学的内部検査援助装置及びその方法

(57)【要約】.

【目的】本発明は比較的高い屈折率を有する対象物の内部の特性を判別するために顕微鏡を用いる装置及びその方法を提案する。

【構成】半導体ウエハ110の内部特徴を赤外線に近い ものにより高い解像度の光学的結像作用を実行する装置 及び方法は高い風折率を有する材料から構成される光学 装置を用い、当該ウエハ110の極めで近くに保持され る。当該光学装置はプリズム又は平凸レンズ130であ る。平凸レンズ130はウエハ110とコンタクトを維 持するか又はサンブルが当該レンズの下方に操作できる ように支持手段又は光学発告流体を介してウエハ110 から分離される。当該レンズは、明視野顕微鏡、シユリ ーレン顕微鏡、暗視野顕微鏡、リンニツク干渉計、ラマ ンテれ計及び吸収分光器のような多数の光学装置に用い られる。

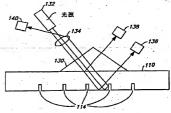


図 1 本発明による計測装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】平滑な表面を有しかつ単位屈折率以上の屈 折率を有する対象物の内部検査において、

検査される対象物の屈折率とほぼ等しい屈折率を有しか つ対象物の平滑な表面に整合するように作られた面を有 する材料から構成される光学装置と、

平滑な表面に対して定義された臨界角以上の入射角度を 有する対象物内部からの光線が上記光学装置内に伝播で きるように上記光学装置を上記対象物の平滑な表面に結 合する光学装置に結合した光学結合手段とを具えること を特徴とする光学的内部後後援助装置。

【請求項2】上記光学装置はプリズムであることを特徴 とする請求項1に記載の光学的内部検査援助装置。

【請求項3】上記光学装置は平凸レンズであることを特 徴とする請求項1に記載の光学的内部検査援助装置。

【請求項4】上記光学結合手段は対象物及び光学装置の 屈折率とほぼ等しくかつ対象物を容易に変形できるよう な風折率を有する固体材料を含むことを特徴とする請求 項1に配載の光学的内部検査提助装置。

【請求項5】上記光学結合手段は少なくとも1つの対象 物及び上記光学装置の阻折率とはかなり異なる屈折率を 有する光学結合材料を含み、上記対象物から上記光学数 置に伝播する光の少なくとも一部分が減衰光波であるこ とを特徴とする請求項1に記載の光学的内部検査援助装 置。

【請求項6】上配光学結合手段は、光が上記対象物から 上記光学装置に減衰光波として伝接することができるように上配光学装置を上記対象物の平滑な表面に十分密接 に配設する空気支持手段を含むことを特徴とする請求項 1 に記載の光学的内部検査援助装置。

【請求項7】上記光学装置は調整できる焦点距離を有するレンズシステムを含み、上記レンズシステムは、 上記光学結合手段に結合した平凸レンズと、

上記光学装置の魚点距離を変更する上記平凸レンズを調整できるように構成されたレンズ手段とを含むことを特徴とする請求項1に記載の光学的内部検査援助装置。

【請求項8】半導体ウエハの内部検査援助装置において、上部半導体ウェハは表面及び裏面を有しかつ予め決まった周波数帯域における光に対して単位屈折率以上の屈折率を有し、上記内部検査装置は、

半導体ウエハの屈折率とほぼ等しい屈折率を有しかつフ ラットな面を有する材料から構成される光学装置と、

半導体ウエハの裏面に対して定義された臨界角以上の入 射角度を有する対象物内部からの光線が上記光学装置内 に伝達できるように上記光学装置のフラット面を上記半 等体ウエハの裏面に結合する光学結合手段とを具えるこ とを特徴とする光学的内部検査援助装置。

【請求項9】上記光学装置はプリズムであることを特徴 とする請求項8に記載の光学的内部検査援助装置。

【請求項10】上記光学装置は平凸レンズであることを

特徴とする請求項8に記載の光学的内部検査援助装置。

【請求項11】上記光学結合手段は上記対象物及び上記 光学装置の屈折率とほぼ等いい屈折率を有する容易に変 形できる固体材料を含むことを特徴とする請求項8に記 載の光学的内部検査援助装置。

【請求項12】上記光学結合手段は少なくとも1つの対象物及び光学装置の屈折率とはかなり異なる屈折率を有する光学結合材料を含み、上記対象物から光学装置に伝播する光の少なくとも一部分が減衰光波であることを特徴とする請求項8に記載の光学的内部検査援助装置。

【請求項13】上記光学結合手段は光が減衰光波として 上記対象物から上記光学装置な伝播することができるよ うに上記光学装置を平滑な対象物の表面に十分密接に配 設する空気支持手段を含むことを特徴とする請求項8に 記載の光学的内部検査援助装置。

【請求項14】上記光学装置は調整できる焦点距離を有するレンズシステムであり、上記レンズシステムは光学結合手段に結合した平凸レンズと、

上記光学装置の焦点距離を変更する平凸レンズを調整できるように構成されたレンズ手段とを含むことを特徴とする請求項8に記載の光学的内部検査援助装置。

【請求項15】特徴をもつ表面及びほとんど特徴をもたない裏面を有しかつ単位屈折率以上の屈折率を有する半 簿体ウェハを検査する際に有用な高い開口数をもつ顕微 鏡において、上記顕微鏡は

半導体ウエハの屈折率とほぼ等しい屈折率を有する平凸 レンズと、

上記平凸レンズを上記半導体ウエハの裏面に光学的に結 合する手段と、

光エネルギーをウエハの裏側から供給し、当該供給された光エネルギーの一部分をウエハの表面上の特徴によって反射させる照射手段と、

上記反射した光に応動して、上記平凸レンズを介して上記ウエハの表面上に上記特徴をもつ像を形成する結像手段とを具えることを特徴とする高開口数顕微鏡。

【請求項16】上記照射手段は上記平凸レンズを介して 半導体ウエハを照射するように構成された点光源を含む 照射機能を有し、

上記結像手段は、

上記ウエハの表面上の上記特徴から反射した光の焦点が 合つた像を形成する手段と、

点光源の反射像に対応する光だけを光検出器に通す手段 とを含み、

上記顕微鏡はさらに、光検出器の出力部において信号を 増大させるようにウエハに対して顕微鏡を操作し、上記 ウエハ表面の少なくとも一部分の走査された像を表示す る走査手段を含むことを特徴とする請求項15に記載の 高開口教質器値。

【請求項17】上記平凸レンズ及び上記結像手段は上記 顕微鏡の結像機能を有し、

上記照射手段は、

予め決められた透過ひとみ機能に従って光を上記レンズ を介して上記ウエハの裏面に供給する手段と、

上記透過ひとみ機能の構成部分を除外することによって 上記透過ひとみ機能を修正するように構成された第1の 空間フイルタと、

を含み、

上記結像手段は受像ひとみ機能に対応する像成分を除外するように構成された第2の空間フイルタを含むことを特徴とする請求項15に記載の高聞口顕微鏡。

【請求項 18】特徴をもつ表面及びほとんど特徴をもたない裏面を有しかつ単位屈折率以上の屈折率を有する半 海体ウェハを検査する際に有用な高い閉口数をもつ顕微 鏡において、上記顕微鏡は、

上記半導体ウエハの屈折率とほぼ等しい屈折率を有する 平凸レンズと、

上記平凸レンズを上記半導体ウエハの裏面に光学的に結合する手段と、

光エネルギーを上記平凸レンズを介して上記ウエハに供給し、上記供給された光エネルギーのほとんどすべてを上記半導体ウエハに完全に内部に反射する照射手段と、

上記半導体ウエハの表面の外側に配設され、上記半導体 ウエハの表面上の上記特徴によって光エネルギーを伝播 するように変換された光エネルギーに応動して、上記半 導体ウエハの表面上に上記特徴をもの暗視野像を発生す る結像手段とを具えることを特徴とする高閉口顕微鏡。

【前来項19] 特徴をもつ表面及びほとんど特数をもたない裏面を有しかつ単位屈折率以上の屈折率を有するサンブル半導体ウエハを検査する際に有用な干渉計において、上記干渉計は

ほとんど特徴をもたない表面及び裏面を有する基準半導 体ウエハと、

上記半導体ウエハの屈折率とほぼ等しい屈折率を有する 第1及び第2の平凸レンズと

第1及び第2の平凸レンズと、 上記第1の平凸レンズを上記サンプル半導体ウエハの裏

上記第2の平凸レンズを上記基準半導体ウエハの裏面に 光学的に結合する手段と、

面に光学的に結合する手段と、

実質的にコヒーレントで単色の光エネルギーを発生する 照射手段と、

上配照射手段によつて発生された光エネルギーを受けるように構成され、上記第10平凸レンズを介して光エネルでの第1部分をサンプルウエハに供給しかつ上記第2の平凸レンズを介して光エネルギーの第2部分を基準ウエハに適用するピームスプリッタ手段と、

上記サンブル半導体ウエハから反射した光を上記基準半 導体ウエハから反射した光と結合することにより、上記 サンブル半導体ウエハの表面上に上記特徴を表す干渉バ ターンを生成する結像手段とを具えることを特徴とする 干渉計。 【請求項20】上記ピームスプリッタ手段は、制御信号 に応動して受けた光エネルギーの第1部分を上記第1の 平凸レンズを介して上記サンプルウエハ上に偏向する 共に、偏向しない上記第2部分を上記第2の平凸レンズ を介して上記基準ウエハに連過させる音響光学セルを含 み、

上記干渉計はさらに、上記制御信号をそれぞれ異なる周 波数で発生することにより上記受けた光エネルギーの第 1部分を上記第1の平凸レンズを介して上記サンブルウ エハ上のそれぞれ異なる位置に偏向する手段を含むこと を特徴とする龍來項19に記載の干渉計。

【請求項21】平坦な裏面を有しかつ単位屈折率以上の 屈折率を有するサンプル半導体ウエハを検査する際に有 用なラマン分光計において、上記ラマン分光計は、

上記半導体ウエハの屈折率とほぼ等しい屈折率を有する 平凸レンズと、

上記平凸レンズを上記サンプル半導体ウェハの裏面に光 学的に結合する手段と、

ほぼコヒーレントで単色の光エネルギーを発生しかっ上 記光エネルギーを平凸レンズに対して予め狭められた人 射角度及びかめ決められた位置において上記半導体ウェ ハ内に結合し、上記半導体ウェハ内において鏡のように 反射した光波に対してほぼ30°の角度で反射した光線が 上記光学結合手段及び平凸レンズを介して結合される照 射手段と、

平凸レンズによつて与えられた半導体ウエハ内の入射光 波に対して90°に反射した光線を通過させると共に、上 記平凸レンズによつて与えられた他の光線を上記平凸レ ンズによつて相対的に除外する空間フイルタリング手段 と、

上記空間フイルタリング手段を通過した光線からラマンスペクトル写真を生成する分光計手段とを具えることを 特徴とするラマン分光計。

【請求項22】平坦な裏面を有しかつ単位屈折率以上の 屈折率を有するサンプル半導体ウエハを検査する際に有 用な吸収分光計において、上記吸収分光計は、

上記半導体ウエハの屈折率とほぼ等しい屈折率を有する 平凸レンズと、

上記平凸レンズを上記半導体ウェハの裏面に光学的に結合する手段と、

ほぼ単色の光信号を発生しかつ実質上上記単色光信号の 周波数以下の周波数である変調信号により上記単色光信 号を変調しかつ上記光信号により上記半導体ウエハを照 射する第1の照射手段と、

実質上単色でコヒーレントの他の光信号を発生する第2 照射手段と、

上記他の光信号を上記平凸レンズを介して上記半導体ウ のエハ内に結合する手段と、

上記半導体ウエハ内の上記他の光信号の焦点を変更する 手段と、 上記半導体ウエハ内の上記他の光信号の焦点において上 記他の光信号の像を検出する結像手段と、

上記変調信号により変調を検出することによつて上記第 1の照射手段により与えられた光信号の吸収及び上記結 修手段によつて形成された像内の他の光信号の吸収を検 出する手段とを具えることを特徴とする吸収分光計。

【請求項23】平坦な表面を有しかつ単位屈折率以上の 屈折率を有する対象物の内部の像を現像する方法におい て、

- (A) 平坦な表面及び対象物の平坦な表面に対する対象 物の屈折率とほぼ等しい屈折率を有する光学装置を光学 的に結合し、上配対象物の平坦な表面に対する入射角度 が臨界角以上である対象物を上記光学装置を介して結合 するステップと、
- (B) 上記対象物を照射するステップと、
- (C) 上記対象物の内部から伝播しかつ上記光学装置を 介して伝播する光線を用いて上記対象物の内部の像を生 成するステツブと

を具えることを特徴とする像現像方法。

[請求項24]上記光学装置結合ステツブ(A)は、 上記対象物の阻折率とほぼ等しい屈折率を有する容易に 変形できる固体料を上記レンズの平坦な表面に適用す るステツブと、

上記対象物の平坦な表面に対して上記レンズの平坦な表面をプレスするステツブとを具えることを特徴とする請求項23に記載の像現像方法。

【請求項25】上記光学装置結合ステツブ(A)は、 ギヤツブのある上記レンズ及び上記対象物間において、 上記レンズの平坦な表面を上記対象物の平坦な表面に密 接に近接するように配設するステツブと、

上記ギヤツブを上記対象物又は上記レンズの屈折率をかなり下回る屈折率を有する光学結合材料により充填する ステツブとを含み、

上記レンズ及び上記対象物間のギヤップは上記対象物及 び上記レンズ間を分離し、上記流体及び上記レンズ間の 境界面に対して定義された入射角以上の入射角を光学結 合流体内に有する光は挫折したすべての内部反射によつ て上記レンズ内に伝播することができることを特徴とす る請求項23に記載の修取後方法。

【請求項26】上配平凸レンズは平坦な表面を有しかつ 上配レンズの円周の周辺にダクトを有するペアリング組 立体を含むことにより上配ダクトの入口を選じて供給さ れた流体を上記ペアリング組立体の平坦な表面上に存在 するダクトを介して上配組立体上に向けるようになされ ており、上記光学装置結合ステップ(A)は、

上記ペアリング組立体の平坦な表面を上記対象物の平坦 な表面に密接に近接するように配置するステツブと、 上記レンズ又は上記対象物の屈折率をかなり下回る屈折

上記レンス又は上記対象物の屈折率をかなり下回る屈折 率を有する加圧流体を上記ダクト入口に供給するステツ ブと、 圧力を上記レンズの曲面に与えることにより予め決められた上記対象物の平坦な表面の距離内に上記ペアリング組立体の平坦な表面を維持するようになされており、減衰光線が上記対象物及び上記レンズのペアリング組立体間の上記予め決められた距離を横切つて伝播することを特徴とする請求項23に記載の像現像方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は光学的内部検査援助装置 及びその方法に関し、特に比較的高い屈折率を有する材 料の特性を判別するために顕微数を用いる装置及び方法 について、比較的大きい間口数を有しかつウエハとコン タクトし又はウエハと極めて密接にコンタクトするよう なレンズを用いて半導体ウエハをその裏側から検査する ための装置及び方法に適用して好適なものである。 【0002】

【従来の技術】集額回路が一段と多くの構成要素を含むように設計されるにつれて、個々の構成要素は一段と小さく設計される。しかしながら、ダイナミックランダムアクセスメモリ(DRAM)セルの記憶コンデンサのようないくつかの構成要素はその性能を低下させずに決められた最小限のサイズより小さくすることはできない。 最近、集積回路上に配きれるこの型式のいくつかの構成要素がトレンチのような3次元構造の使用により増加してきている。

【0003】一般にこのトレンチは直径が1 (μm) 又は2 (μm)、深さが6 (μm)ないし8 (μm)及びアスペクト比(直径に対する深さの比)が8対1である。近い将来、100対1に近いアスペクト比でかつ1 (μm)以下の直径を有する装置ができる可能性がある。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】この特性により比較的大多数のコンデンサが集積回路上に製造できることは望ましいことであるが、この特性のために強力な顕微鏡を用いてさえコンデンサの可視検査をすることがほとんとかがトレンチ構造を分解するのに十分高い光学的周波数において極端に減衰させるからためる。現在、この型式の構成要素を検査する主要な方法は走査電子顕微鏡を用いて側面から構成要素を観察するようにウエハを切ることである。この技術は時間を浪費しかつウエハを破壊する。従って観察された構造の電子的特性を判別することが難しくなる。

【0005】シリコン及びガリユウム・ヒ業化合物は1. 2~15 [μm] の間の被長を有する赤外線放射に対して 透明である。赤外線顕微鏡検査法を用いる裏側検査はフ リップチップボンデイングバッドの検査、ピコセコンド の電圧の測定並びに層々の光熱及び光音響測定のために 一定の手順により実行される。しかしながら、現在利用

されているすべての赤外線顕微鏡の開口数は0.5~0.8 の間に制限される。これによりラテラル方向の分解能は サブミクロンのトレンチを分解するのに不十分な1.5~ 2.5 [µm] になる。

【0006】米国特許第4625114号は挫折したす べての内部反射の使用により薄膜フイルムの厚さを判別 するための技術に関するものである。薄膜フイルム(エ ビタキシヤル層)を基板(半導体ウエハ)の頂部表面上 に堆積させて密着してコンタクトする際に、半円柱レン ズは赤外線放射を広角に亘つて薄膜構造内に結合するた めに用いられる。当該装置は挫折したすべての内部反射 が生ずるような単一角度を識別することによつて層の厚 さを判別する。この装置は像を形成せず当該基板の他の 側面の特性には影響を受けない。

【0007】米国特許第4555767号はフーリエ変 換IR干渉計を用いるエピタキシヤルシリコンの均一層 の厚さを測定する装置に関するものである。測定された 分光反射率の値を理論上の反射率と相互に関係をもたせ ステンによりエピタキシヤル層の実際の厚さを判別す る。

[0008] 米国特許第4615620号は細かく刻み こまれたパターンの深さを測定するための装置に関する ものである。1 [μm] 又は3 [μm] の幅のを有する ピット及び2 [μm] 又は3 [μm] の幅を有するピツ チは 300 [nm] から 800 [nm] の波長に変化する光を用 いて測定される。当該装置は変調波長の光により基板の 頂部表面を照射する非コンタクトシステムである。当該 測定は0次の波長の影響が除外される回折光線の密度の 検出に基礎を置いている。

【0009】米国特許第3034398号はゲルマニユ ウムマはシリコンから構成されるレンズ及びプリズムを 用いるインライン型赤外線分光計に関するものである。 [0010]

【課題を解決するための手段】かかる課題を解決するた めに本発明においては、平滑な表面を有しかつ単位屈折 率以上の屈折率を有する対象物の内部検査において、検 杳される対象物の屈折率とほぼ等しい屈折率を有しかつ 対象物の平滑な表面に整合するように作られた面を有す る材料から構成される光学装置と、平滑な表面に対して 定義された臨界角以上の入射角度を有する対象物内部か らの光線が光学装置内に伝播できるように光学装置を対 象物の平滑な表面に結合する光学装置に結合した光学結 合手段とを設けるようにする。

[0011]

【作用】本発明は比較的高い屈折率を有する対象物の内 部の特徴を測定する光学的計測システムを具体化するも のである。当該システムは対象物の内部の特徴を測定す るために当該対象物の表面に結合された結像装置を用い る。結像装置は基板の屈折率とほぼ等しい屈折率を有す る光学装置を含む。当該システムは結像装置を介して伝 播する光線に対象物内の高角度光線を結合するように構 成される。

【0012】本発明の1つの特徴によれば、当該対象物 は半導体ウエハであり光学装置は高角度光線を当該ウエ ハ内に結合することによりウエハの表面上の形状的特徴 から反射する高角度光線を発生するように構成されるよ うなプリズムである。

【0013】本発明の他の特徴によれば、当該光学装置 は基板からの高角度光線を空気中を伝播する光線に結合 するように構成される比較的大きい開口数を有する平凸 レンズである。光度的計測システムは平凸レンズを赤外 線顕微鏡の対物レンズとして用いる。

【0014】本発明のさらに他の特徴によれば、光学装 置は、当該装置を基板に密に近接させるように維持する 空気支持手段によって基板の裏側に結合される。

【0015】本発明のさらに他の特徴によれば、光学装 置は、少なくとも光の一部分が挫折したすべての内部反 射を介して伝送されるような比較的屈折率の大きい材料 を用いる基板の裏側に結合される。

[0016]

【実施例】

【0017】 (概要) 以下図面について、本発明の一実 施例を詳述する。本発明は半導体ウエハを裏面から結像 して計測するために用いられる光学装置を提案する。光 学装置の主要な構成部品はレンズすなわちプリズムであ り、プリズムは半導体材料の屈折率に近い屈折率を有す る材料により形成される。この装置は高い角度から光線 を入射できる手法により半導体ウエハに結合され、この 高い角度からの光線(これを高角度光線又は高角度光波 と呼ぶ) は通常半導体及び空気の境界面において反射さ れ、空間に光線を射出するとき半導体ウエハから離れ

る。ある結合方法を用いると、レンズすなわちプリズム は当該ウエハ上の固定位置に保持される。しかしながら 他の結合方法を用いると当該装置はウエハの裏面を横切 るように移動することができる。

【0018】多数の光学装置はレンズを用いて形成され る。この光学装置には明視野顕微鏡、共焦顕微鏡、シユ リーレン顕微鏡、暗視野顕微鏡、リンニツク干渉計、ラ マン分光器及び他の器械があり、これらの器械はウエハ 計測において有用である。

【0019】以下においては半導体ウエハの検査に関し て述べるが、これはガラス及び水のような比較的屈折率 の高い他の材料の内部検査にも同様に適用できる。

【0020】 (実施例の説明) 光顕微鏡のラテラル方向 の解像度Δxは真空中の動作波長入o及びその開口数N Aによつて決定される。レンズの開口数NAは次の

(1)式 [0021]

【数1】

$NA = n \sin \theta$

により与えられる。ここでnはレンス材料の屈折率であ り、Θは入射光円錐の半角である。nが1の空気中又は 真空内において、開口数は単位開口数以下に抑制され

$$\Delta x = \frac{\alpha \lambda_0}{NA}$$

により与えられる。ここで α は、システムの細部及び解像力に対する選択された正確な定義に依存し、0.2より大きく、通常は1.0以下である。81.3 (μ m) に近い光波長に対しては、シリコン及びガリュクム・ヒ衆化合物はそれぞれ約3.5及び3.34の屈折率となる。かくして異空中において1.3 (μ m) の波長を有する光はこのような材料の内部では空気中の紫外線とほぼ等しい 4.00 (μ m) 以下の波長を有する。またインジュウム・リン化合物、インジュウム・アンチモン化合物、ガリュウム・リン化合物及びゲルマニュウムのような他の半導体材料は赤外線に近い比較的高い屈折率を有する。

【0023】このような材料のうちの1つから作られた レンズ内の高角度光線に対して光が結合されると、3又 は4以上の開口数を得ることができる。(2)式におい

$$k = \frac{2\pi}{\lambda_0} ((3.5 \sin(66^\circ))^2 - 1)^{\frac{1}{2}}$$
(8)

によつて与えられる。この(3)式から、kはほぼ14.5 (μm¹)であり、レンス及び当該ウエハの裏面間に 1 (μm)のギャツブが存在するとき平面波のエネルギー 密度は約1/10¹¹の割合で減少する。図3において、距 離付がほぼ1 (μm)であるとき、光波エネルギーは実 質上全部が光波210 Aのようにシリコン及び空気の境 界面から反対される。

【0026】しかしながら、図5のようにレンズの底部 及びウエハの裏面間のエアギヤツブがほんの数十〔nm〕 …… (1) る。ラテラル方向の解像度△xは次の(2)式 【0022】

【数2】

..... (2)

で説明したように、このことによりラテラル方向の解像 度は0.4 (Д田) 又はそれ以上に改善され、これによつ てウエハの裏側からドレンチを検査する能力が大編に改

善される。
[0024] このシステムを使用する際に伴う困難さは高角度光線をシリコンウェハからレンズに結合することにある。この光波は空気中においては大きく減衰するものである。例えば、図3に示すようにシリコン及び空気の境界面の法線に対して66°の角度でレンズを通つて伝播する光線210は、e-11として消滅する減衰光波212になる。ここではは次の(3)式

[0025] 【数3]

である場合、比較的多くの減衰光波がレンズからウエハ 内に伝播する。人射角の平行偏光平面波が2つのシリ コン表面 $(n_1=3.5)間の薄い平面状のエアギャップ$ $(周折率<math>n_1=1$) の厚さぁと整合する場合(ここでの は臨界角を越えている)、挫折したすべての内部反射の ために反射係数 r は、次の (4) 式 (0027)

【数4】

[0029]

$$r = \frac{1+r^2}{1-r^2+i2\tau \coth{(ka)}}$$
 (4)

によつて与えられる。ここでiは複素数(-1) 1/2 であり、 γ は次の(5) 式

$$\tau = (\sin^2(\theta) - (n_2/n_1))^{\frac{1}{2}}$$
(5)

によつて与えられ、aは2つのシリコン表面間のギャップの厚さであり、kは次の(6)式

$$k = \frac{2\pi}{\lambda_0} (n_1^2 \sin \theta - n_2^2)^{\frac{1}{2}} \qquad \dots \dots (6)$$

によつて与えられる。

【0030】入射角66°かつエアギヤップ50 [nm] の場

合、これはエアギヤツブを通過する平面設エネルギーの 反射率が6 (%) すなわち透過率が94 (%) であること に対応する。50 (mm) 以上にエアギヤツブを維持できた とき、優れた結合が生することを発明者は確認した。

【0031】図1及び図2に示すように、プリズムすな わち平凸レンズはウエハの裏面と密接なコンタクトを保 持するとき、許容機間距離(すなわち50[m2]未満)を 得ることができる。許容機間距離が得られるのは、製造 時に用いられる半導体ウエハが非常に平滑だからであ る。図1に示す構成において使用されるプリズムを詳細 に述べる。平凸レンズはいくつかの構成においては赤外 線顕微鏡の対物レンズとして用いられる。光学装置をウ エハに結合することに関する以下の記述は図2のレンズ を適用した場合について述べるが、これは図1のプリズ ムを適用した場合にもの関係に適用できる。

【0033】しかしながら、ウエハとコンタクトするレンズには2つの問題点が存在する。第1の問題点は、ウエハの表面又はレンズの平面が洗浄されていない場合、当該表面上の粒子はウェハの表面又はレンズの平面が洗浄されない限り当該レンズ及びウエハ間を離間させたままにするので、良好な光学結合が実現しない。さらにレンズ及びウエハ表面間のコンタクトを繰り返すと、彫築により摩耗したり、レンズの平面に粒子を埋め込んだりすることにより当該レンズを損傷するおそれがある。この損傷が積み重なると、測定の質が次第に低下してレンズを使用できなくなる。

【0034】第2の問題点は、対物レンズがウエハ表面とコンタクトした状態になつているとき、顕微鏡を操作するのが難しい(すなわち通常の顕微鏡でなされるように、それを見ながらサンブルを移動させるように)ことである。一度コンタグトがなされると、レンズを容易に移動させることができないので、顕微鏡光学案子を比較的広い視野を与えるようにすることが望ましい。また、比較的大きいエアギヤツブを介して伝播する小角度光線から発生した低解後度像をコンタクトがなされる前に所留の位置に対物レンズを移動させるために用いるようにしても良い。この例においては、当該システムの間口数

(NA) を適切な値に低減するために当該レンズ上の絞りを用いることが望ましい。

【0035】この2つの問題点は、対物レンズがウエハの表面とコンタクトせずに高角度光線を伝播することができる場合には緩和される。可視光顕微鏡において、単位関口数より大きい関口数を得るために液受レンズが用いられることがある。この顕微鏡は屈折率整合流体(すなわち可磁性固体)を用いることにより、空気及びガラスの境界面がなくても対物レンズの頂部から当該サンブルに連続的な光路を与える。

【0036】上述のようにこの対処法がシリコン対物レンズを用いる場合、流体は粒子が存在する場合できえ、ヤップなした当該表面を適応させる傾向があるので、レンズの表面及びウエハが洗浄された状態における必要条件を緩和することができる。従来の可視光顕微鏡においては、屈折率整合流体はガラスレンス及びカバースリップの屈折率を正確に整合するように選択される。従つて、当該レンズからのすべての光線は沈体内の伝播光線となる。界面反射はほとんど除去される。

【0037】2つの考慮すべき問題、すなわちサンブルの汚染回避は希望的なものであること及び赤外線に近い 2.3以上の困折率を有する便利な無害の流体がないこと により、この技術は上述のシリコン及びガリユウム・ヒ 業化合物シンズを用いることができなくなる。

【0038】しかしながら、半導体レンズに適用できる 屈折率整合流体技術には2つのバリエーションがある。 第1のパリエーションは、インジュウム・アンチモン化 合物のような容易に変形できる固体材料により対物レン ズの平面を被覆することであり、インジュウム・アンチ モン化合物は赤外線に近い透明なもので3以上の屈折率 を有する。シリコン内の高角度光線は光波を完全に伝播 するか又は少し減衰させるような材料に良く結合する。 レンズの平面及びウエハの裏表面間のギヤップがこの型 式の物質で充填される場合、コンタクト公差は十分に綴 和され得る。レンズ又はサンプルに付着する小粒子は適 切な圧力の下に自身を埋め込むことができ、その結果表 面を離問させるようには分離させない。コーテイングは 何度も損傷を受けるが、コーティングを取り除いて新し いコーテイングをすることによりレンズを新しくするこ とができる。

【0039】第2のパリエーションは、対物レンスの間口数を多少(例えば2.7℃)低減させ、かつギヤップ内に約2.3の屈折率を有する機つかの屈折率整合流体又は可融性固体の1つを用いることである。この解決策を図4に示す。レンズの間口数は、例えば一段と高角度の光線を適る対物レンズの頂部表面の上方に絞り216を挿入することによって低減できる。好適な屈折率整合オイルは2.11の屈折率を有するJ812X-2.11型である。可融性固体屈折率整合材料は2.31の屈折率を有するJ833X-2.31

型式として入手できる。この材料は共にシリコンの屈折 率と整合しないのでこれらは正じくは屈折率整合材料と 呼ばれない。かくしてこの材料は「光結合材料」として 後述する。

【0040】この技術が用いられた場合、当該境界面を 通過する光は少し減衰する。しかしながら、赤外線の良 好な結合状態は流体の比較的薄い層だけをレンズ及びウ エハ間に存在させるように機械的にレンズを配置するこ とによって維持され得る。この技術を用いると、流体内 の減衰光波は挫折したすべての内部反射を介して伝播す 光浅に変換される。これは、従来の阻折率整合類微鏡 において生ずるような光波の減衰が回避されるので、従 来の屈折率整合技術とは基本的に異なることを表してい る。

【0041】好適な光結合材料を用いる垂直位置決め機構は、光結合流体を用いずにレンズ及びウエハ間の空気による分離を30 (mm) ないし50 (mm) に維持する位置決め機構よりも一段と大きい公差を配置誤差に対して呈する。

[0042]上述の光学結合材料に依存しない他の高公 差位置決め機構を図らに示す。この機構は磁気デイスク の表面上を約50 [mu]の高さで「飛よ」記録へツドを保 持するために用いられると同様の空気支持手段を用い る。本発明のこの実施例に用いられる空気支持手段はレ ンズを含む組立体の底部とウエハの裏面との間の空間を 30 [ma]及び50 [mi]に維持する。

【0043】好適な空気支持手段は当該レンズに物理的に付着した比較的薄いシリコンウエハ112Aを含む。この組立体は当該レンズの円周の周辺にあるダクト218に結合されるノズル220を有する。好適なダクトはペアリング組立体112Aの底部面の小ホール(図示せず)内において終端する。空気はノズル220に入って矢田22によって示される空気通路を達む。また、空気支持手段はレンズそれ自身の円周の周辺の位置にホール(図示せず)を据るためのミクロマシン技術を用いることによって図5に示す型式のレンズにおいて使用される。好適な空気支持手段の使用については「定査顕微鏡検査法技術及びその適用」内の「ナノメートル技術に導くシステムのための外部加圧ペアリング」SPIEプロセス、第897巻、144~153頁に詳細に示されており、これを参照する。

【0044】 光学装置がウエハの裏面と密接にコンタクトした場合の2つの適用例を図1及び図2に示す。図1において、例えば反応イオンエツチング装置のウエハチャツク内に組み合わされるシリコンプリズム130はシリコンウエハ110は反応イオンエツチングによつて形成されるトレンチ114を含む。赤外線光の光源132は例えば1.3(ム四)のレーザダイオードすなわち発光ダイオード(LED)であり、レンズ134を介して当該ブ

リズム130のある面に向かう比較的狭小な赤外線光の ビームを放射するように配置される。光の入射角は当該 光のすべての内部反射がウエハの表面及びトレンチ壁の 両方において生ずるように選択される。

【0045】3つの赤外線検出器136、138及び140は3つの異なる型式の反射光を集光するように配置される。赤外線検出器138はプリズム及びウエバの境界面から反射された光を検出する。赤外線検出器138はプリズム及びウエバの境界面から反射された光を検出する。赤外線検出 40はトレンチ114壁から反射された光を受けるように駆敗される。

【0046】表面に形状的特徴がない場合、光源132 によつて与えられたすべての光はウエハ及びプリズムの 境界面のうちウエハの表面から鏡のように反射される。 この光はプリズム130の反対側の表面を介してそれぞ れ赤外線検出器136及び138に現れる。しかしなが ら、トレンチ114すなわちトレンチのアレイがコーナ レフレクタとして作用することにより第1のプリズム面 及びレンズ134を介して赤外線検出器140に逆反射 する光を生する。

【0047】トレンチ1・14は赤外線光の被長(シリコン内においては400(ml))と比較すると深いので、コーナレフレクタの1プロットの強度は当該トレンチが一段と深くなるにつれてはつきりしたリプルを示さなくなる。無点を合わせたピームの間口数はトレンチの空間によつて生ずる干渉じまが平均化されるのに十分な大きさであるが、トレンチが不均一に照射されるような大きさにならないように選択される場合、反射信号の強度はトレンチの深さの単調な関数になる。

【0048】赤外線検出器136及び138によつて測定装置は適切に動作し、赤外線検出器140にあったとられた信号を正規化する際に用いられる信号を与える。プリズム130及びウエハ110間のコンタクトが不十分である場合、適常以下の光エネルギーがウェハ及びプリズムの境界面を介して透過され、その結果赤外線検出器140からの標準信号より一段と小さいエネルギーとなる。しかしながらこの例においては、赤外線検出器138からの信号は標準信号より大きいエネルギーである。

【0049】赤外線検出器138からの信号は単純誤差インジケータすなわち制御信号として用いられることにより、不十分なコンタクのために生ずる誤差を緩和するために赤外線検出器140からの信号に適用される補正率を決定する。

【0050】赤外線検出器136からの信号は赤外線検出器140からの信号に対する比較信号として扱われる。この2つの信号の比はトレンチコーナに正規化された反射率を与える。この信号は所望のトレンチの深さを示す赤外線検出器140及び138からの信号比に対す

るスレシヨルドを設定することによつて、反応イオンエ

ッチング処理を制御する際に用いられる。 測定された信号比がスレシヨルドを越える場合は反応イオンエッチング処理を停止する。

【0052】図2に示す構造は高い閉口数NAをもつ赤 外線顕微鏡の基礎として扱われる。しかしながら、この 構造にはいくつかの欠点がある。第1の欠点は、レンズ がウエハとコンタクトしているので、上述のように顕微 鏡を操作することが難しいことである。第2の欠点は、 レンズが望ましい状態で当該ウエハ表面に極く近接して いるので、その焦点をほとんど変更することができない ことである。

【0053】図7はウエハ検査の際に用いられる実際的な明視野赤外線製成競走示す。この顕微鏡においては、半球のシリコンレンズ112は接合レンズ310と結合することにより可変焦点レンズ構成312を形成する。レンズ構成312はウエハ110の表面上の光学結合流体エジイ4の薄い層上に浮いている。当設顕微鏡の焦点は従来のズームレンズ手法によりレンズ112に対して複合レンズ310の各要素の位置を変化させることによって関整される。簡略にのため、複合レンズの各要素を関整する装置は図示しない。

【0054】図7において光源316はコリメータレンズ318に赤外線光を与える。コリメータレンズ318 及び光源316は当設環境域に対して限対機能を与えられる。当該明細書において「照射機能」の語はサンプルにおける実際の入射光領域を示す。これと関連する語は「結像機能」である。当該明細書において「結像機能」は、顕微鏡から得られる結像領域分配を明確にする。他の関連語は「ひとみ機能」である。当該明細書において「ひとみ機能」は顕微鏡のコイントスプレッド(インバル

ス) 機能の 2 次元光学アーリエ変換である。 顕微鏡のひとみ並びに対象物及び像平面間にはフーリエ変換の関係がある。 ひとみ内の点光源は対象物及び像に平面被を発生するが、逆もある。ひとみ機能が当該サンブルの複合反射係数によつて増大する場合、その結果は当該像の光学フーリエ変換となる。

【0055】コリメータレンズ318からの光はビーム スプリツタ320によつて部分的に反射されて可変焦点 レンズ312を介してウエハ110に向かう。ウエハの 前表面から反射した光はビームスプリッタ320を通過 して当該レンズシステム312の結像面にある従来の赤 外線火被世器アレイ314に向かう。

【0056】図7に示す顕微鏡はいくつかの方法により 修正することができる。第1は、複合レンズ310をメ ニスカスレンズ(図示せず)のような単ーレンズと置き 換えることができる。結合レンズの結合焦点は固定レン ズ112に対してメニスカスレンズを移動させることに よつて変更され得る。しかしながら、このレンズ結合は 図7に示す可変焦点レンズ312と比較して像の質、領 . 城の平得さ及び視野において劣る。

【0057】明視野顕微鏡を用いると、光の大部分はウエハの頂部表面において完全に内部に反射される(すなわちレンズ112を介して逆に)。しかしながら,当該頂部表面の切れ目において光の十分な散乱がある。膀間体薄膜(例えば酸化物トレースすなわちホトレジスト)又たトンチ壁のエツジにより頂部表面のシリコン及び空気の境界面を介して伝播し得る低角度の光波に高角度光線(通常は完全に内部に反射される)を十分に結合することができる。この切れ目は明視野像内においては暗く見える。

【0058】照射機能が高角度光線と共に低角度光線も含んでいる場合、誘電体薄膜はエツジに至るところでは一段と暗く見えるがエツジそのものの場所ではそうではない。これは、一段と屈折率の高い光が境界面を介して伝播することができるので生する。この光の多くは誘電体薄膜内の漏れ導波路モード内に結合されるので、結局リターンして顕微鏡によって集光される。しかしながち、一部の光は空中に散乱されて当該誘電体薄膜によって複複された領域内の給像を暗ぐする。

[0059] 漏れ導波路モードからリターンする光及び 鏡のように反射した光間の干渉は、干渉を回避するため のステツブがとられない場合干渉しま及び他の結果を生 する。金属反射鏡は入射光の一部を吸収するので暗く見 える。トレンチは、焦点が合っていても合っていなくて も種々に散乱した光成分間の干渉のために非常に複雑に 見える。それにもかかわらず明視野類微鏡はホトレジス ト、酸化物及び他の誘電体薄膜の底部の幅を測定する際 に非常に有用である。

【0060】明視野顕微鏡に関する比較的簡単なパリエーションは図8に示す共焦照度顕微鏡である。共焦照度 顕微鏡の一般的な原理については米国特許第30134 67号「顕微鏡検査法装置」に記載されており、ここで は共焦照度顕微鏡についての数示を参考にする。

【0061】図8に示す装置においては、光源316はレーザ410と置き換えられ、ピンホール418は走査された地点の像において単一光検出器420の前に配置される。当該顕微鏡の他の構成部品は図7と同一の構成である。

【0062】しかしながら顕微鏡の使用について1つ異なることがあり、それは出力が火の単ービームであるので、当該顕微鏡はウエハを横切つて走査されることにより像を現像する。ピンポール418並びに可変焦点レンズ312及びビームスプリツタ320を介して反射したレーザの像との間の一直線の並びを維持するために、顕微鏡の構成部品は固定された位置に維持され、ウエハ110はその一直線の並びの下方位置を移動することにより走査動作を実行する。このようより末軸方向(ページを対の方術法として論理的な方法により末軸方向(ページを横切る方向)及びり軸方向(ページを横切る方向)及びり軸方向(ページを対しる方向)を移動させる位置決め装置(図示せず)を含む。各位置において光検出器420によって検出されかの順次配列されたサンブルポイントは完全な像を形成する。

[0063] 上述の明視野顕微鏡に対するこの対処法の主要な利点は、深さの判別(光学的区分)、斑点の低減 及び率い誘性体薄膜内の響致効果の阻止を含むことである。深さの判別特性は当版サンブルの焦点ずれレベルに基づく光の無力から生じてピンボールを通過して検出器に向かう。この特性によりトレンチの深さ及び他のトレンチの特徴を測定することができる。実験上、この関機鏡は他のレベルにおけるほやけた像からの干渉なしに程のレベルにおけるドレンチの断面像を得ることができる。

【0064】このモードにおいて深さを測定するのは比較的簡単である。各トレンチにおいて焦点はトレンチの頂部からその底部に移動する。各反射平面は焦点がそれを介して動くにつれて信号内に明確な最大点を生する。深さはトレンチ底部の前表面からウエハの前表面の z 軸を除くことによって得られる。

【0065】 導波路阻止効果は、漏れ導波路モードから の放射光線が戻り光路上にあるビンホールから大きく外 れるので、誘電体ラインの結像を改善する結果を生す る。かくして反射光のこの成分が結像をほかす原因には ならない。また頂部変面上の誘躍体清膜の測定はこの方 ならない。また頂部変面上の誘躍体清膜の測定はこの方 体の内部反射に変化を与えるために、誘電体薄膜は反分全 体の内部反射に変化を与えるために、誘電体薄膜は反分 ピーム内に球面収差を導く、ひとみ機能が誘電体薄膜内 を伝播できる光線成分もたないとき、結果の像が暗くな のるのは当該誘電体薄膜の厚きとは無関係である。

【0066】明視野領域の共焦結像装置はかりでなく、 他の2つの型式の照度結像装置もコンタクト顕微鏡を用 いることができる。これらには後述する図9のシュリー レン(Schlieren) 顕微鏡、図10の暗視野顕微鏡及び図 11の暗視野透過顕微鏡がある。この型式の顕微鏡によいては、発光体及び対象物からの光はそれぞれの変換 (ひとみ)平面においては異なる取り扱いを受け、この ことは「透過」ひとみ機能及び「受像」ひとみ機能間を 区別するのに有用である。透過ひとみ機能は照り機能に フーリエ変換を含み、受像ひとみ機能は結像機能のフーリエ変換を含む。光学システムによつて2つのひとみ機能は同一の位置におくか又は異なる位置におく。

【0067】好適なシユリーレン顕微鏡を図4に示す。 シユリーレンシステムは分離浸過及び受像ひとみ機能 (すなわち通常領域はない)を有するように構成される。一対のナイフェツジが空間フイルタとして用いられ、そのうち1つは透過ひとみ平面の一部をマスクしかつ他の1つは受像ひとみ平面の一部をマスクする。ナイフエツジはマスクされた各部分がほとんど重なり合う(明シユリーレン)か又は少し更なり合う(明シュリーレン)か又は少し更なり合う(明シュリーレン)か又は少し更なり合う(明シュリーレン)か又は少し更なり合う(明シュリーレン)か又は少し更なり合う(明シュリーレン)か又は少し更なり合う(明シュリーレン)が又は少し更なり合う(明シュリーレン)が又は少し更なり合う(明シュリーレン)が又は少し更なり合う(明シュリーレン)が又は少し更なり合う(明シュリーレン)が又は少しまなり合う(明シュリーレン)が又は少しまなり合う(明シュリーレン)をいる。

レン)ように囚列される。検査された後は大部分が正空 間周波数から負空間周波数にスキャックされる光から構 成される。ナイフエッジがい軸と平行であるとすると、 正×軸方向から負×軸方向に変換された表面の平面にあ るその光波ベクトルとをもつ光だけが検査される。

[0068] 図9に示す装置は図7の装置に2つのナイフエツジ432及び434を加えたものである。ナイフエツジは矢印433及び435の方向に移動されることにより明シユリーレン方法による動作のいずれかを実行する。

【0069】顕微鏡の動作は光源316によつて発生された光線R1、R2及びR3により示される。図9に示すように、光線R1はナイフエツジ432によつで連られるが光線R2及びR3はピームスブリッタ320から反射される成分の光線R2及びR3は揺かの可変焦点レンズ組立体に入り、ウェハ110の表面から反射されて光線R2A及びR3Aとして出現する。さらに、例えばトレンチ盤からの反射によって正空間周波数から負空間周波数を14年で表す。この光線を44年で表す。この光線を44年で表す。

【0070】 光線R2A、R3A及びR4はピームスプリッタ320を通過する。光線R3Aはナイフエッジ434によつて遮られるが光線R2A及びR4は光地とアレイ314上に像を形成する。図示の構成は明シユリーレンモードである。ナイフエッジ432又は434の1つが移動して光線R2又は光線R2Aのいずれかを遮つたとき、当該装置は暗シュリーレンモードに構成される。

[0071]シユリーレンモードは、ウエハ頂部表面と整合するトレンチの側面がコーナレフレクタを形成し、 x軸方向の後方の光を極めて効果的に走査するので特に トレンチ調定に適用される。

【0072】光源316及びレンズ318がレーザに置き換えられる場合、図8の共焦結像技術がシユリーレン顕微鏡により実行される。またこれは、例えばナイフエッジ434名以光検出器アレイ314間に配設されるレンズの焦点にピンホール(図示せず)から構成される空間フィルタを挿入することによってなされる。当該検は

ウエハ110を走立することによって形成される。この 構成はトレンチの深さを測定する際に非常に効果的である。動作時、類微鏡がトレンチ114上に直接に配設される場合、当該像は、焦点がトレンチ底部を通って走査されるときほとんど完全に暗くなる。さらに、トレンチ側壁角は2つのナイフエツジのオーバラップ機能として像照度を測定することによつて直接に測定され得る。垂直な側壁はK′,=-K₁のスキャッタされた領域成分を発生する。ここでK₁は入射平面波成分の機波ペクトルであり、K′,は反射成分の横波ペクトルであり、K′,は反射成分の横波ペクトルであり、K′,は反射成分の横波ペクトルであり、K′,は反射な分の横波ペクトルである。非垂直側壁の場合K′,+K₁は0ではない。このシフトはナイフエツジ432及び434のオーバラップを変化させることによって測定される。

【00 7.3】 高い間口数NAをもつ顕微鏡を用いる暗視野結像は反射又は迅過のいずれかによりなされる。暗視野顕微鏡検査法の背景にある基本的な概念は、照射機能から像内に鏡のように伝播する光がないように照射機能を選択することである。これは例えば第1のフイルタをもつひとみ機能を空間フイルタリング(浸透ひとみみで面にマスクする)し、第2のフイルタをもつ像機能を空間フイルタリンング(受像ひとみ平面にマスクする)することによってなされる。暗視野顕微鏡について、形状的特徴がないウエハから結像されたとき透過ひとみマスクを通過する光は受像ひとみマスクによつて完全に遮られる。

【0075】この構成において、形状的特徴がないサン プルは、光線R2のすべての成分が光線R2Aとして逆 反射されるので完全な暗視野像を発生する。当該サンプ ルの前表面の切れ目は黒地上の明光のような像上に出現 する。

【0076】関連する暗視野難微鏡(図示せず)は、図 10の透過ひとみマスク440及び受像ひとみマスク4 42が入れ換えられて図8のようにレーザが光源として 用いられる場合に得られる。この結果得られた顕微鏡は 平滑な垂直トレンチ壁から反射される光線を阻止する。 この光線は、コーナレフレクタがトレンチ壁及びウェハ の前表面により形成されるため、照射によつて占有されたひとみの領域内に逆反射される。かくして、空間、ビンホール又はトレンチ内の汚染のようなトレンチ壁の不規則性は比較的電い背景に即領域として出現する。さらに、マスク440はビンホールであり、当該サンプル上の1地点だけが照明されるのでこの好資な顕微鏡は共無結線装置であり、かくして焦点ほけ層すなわちウェハ表面上の移電体薄膜の導改路伝播モードからの干渉の影響を受けない。共無構成の他の利点は深さ判別である。上途のように焦点ほけ層からの干渉を阻止するため、ウエハ内の形状的特徴の深さは可変焦点レンズ312をウエハトの形状的特徴の深さは可変焦点レンズ312をウエハ10の面と直交するライン上の異なる焦点に闘節することによって得られる。

【0077】図11は好適な暗視野透過顕微鏡の側面図である。この装置の原理はウェハから空気中に伝播し得るすべての成分を持除する原射機能を選択することである。当該ウェハの頂部表面の外側に配設された検出器は頂部表面内の切れ目によつて減衰光波から伝播モードにスキヤツタされる光だけを検出する。

[0078] 図11に示すように、暗視野透過顕微鏡は 例えば光線R1、R2及びR3を発生する光線316及 びコリメータレンズ318を含む。ひとみ平面の中央部 分の光線R2及び他の光線はひとみマスク450によっ て遮られ、ひとみ平面の外側の光線R1及びR3だけが 可変焦点レンズ312に伝替っる。可変焦点レンズ31 2において、外側の光線R1及びR3は複合レンズ31 0によって高い開口数NAのレンズ112及び光学結合 流体214を介化てウエハ110内に結合される高角度 光線に変換される。

【0079】ウエハ110の内側において、この光線は臨界角より大きい角度をもつているのですべての内部反射を受ける。光線458は、高角度光線が伝播光線に変換される場合、ウエハの頂部表面を介してレンズ452を通つて光検出器454に伝播する。この変換は、例えば高角度光線がトレンチ114の壁のようなウエハ表面の切れ目から反射されるとき又はS10,すなわちホトレジストのような誘電体薄膜456が非伝播光線を伝播光線にスキャックするとき生ずる。

【0080】ウエハの像は固定された位置に光源316、レンズ312及び検出器454を保持することによっレンズ312及び検出器454を限持することによった付られると共に、ウエハは×触方向(ベージを横切る方向)及び下軸方向(ベージから出る方向)の両方向に増分的に移動される。

[0081]上述のことは、従来の結像顕微鏡において 高い開口数NAのレンズを1つの構成部品として利用す る結像技術を得ることである。ウエハの表面から空気中 に結合できる光が非常に小さいので、完全に内部で反射 した光の位相及び偏光シフトに基づいた多くの測定技術 を実行できる。一般的にヘロダイン及びホモダイン干渉 計は共に光の位相を測定するために用いられる。干渉計 のいくつかの型式は後述の図12から図14を参照する。

[0082] 干渉計は1ビーム、2ビーム及び多重ビームの3型式に分けることができる。1ビームシステムはゼルニケ (Zernike)及びコールーギノ (Corle-Kino) 干渉計を含む。1ビームシステムにおいてはひとみ機能の一部が他の部分に対して位相シフトし、2つの領域から生ずる像はゼルニケシステムにおけるように総計して2乗するか又はコールーギノシステムにおけるように交流(AC)検出を用いて一緒に多重化する(ヘテロダインされた)かのいずれかである。

【0083】好適なコールーキノ干渉計(図示せず)は図8に示すような共振顕微鏡のひとみ平面にAC駆動位相ブルートを配置することによって設けられる。コールーキリ干渉計を用いると、振楓及び位相を共に同時に別定することができる。この装置により単一ビーム位相でウエハの内部及びウェハとコンタクトする形状的特徴を恋度よく結像することができる。この装置によって調整され得る位相シフトの範囲出上較的小さいので、焦点がかなり外れている像の形状的特徴を測定するには適切でない。単一ビーム干渉計を共に基礎に置くゼルニケ位相コントラストについて評細は1980年発行、第6号「光学の原理」に記述されており、これを参照する。

【0085】振幅は共振器の精密度(高吸収であれば精 部度は低く、高反射率の場合も精密度は低い)を測定す ることによって検知される。これは、例えば光源を変調 する周波数及び反射した信号の対応する変化を測定する 周波数とよってなされる。固定した周波数個移に対し て、AC信号はキャビティの精密度に比例する。

[0086]ウエハからの反射による位相変化に対応して共振波長に変化が生じ、続いてウエハの表面の反射率 に変化が生ずる。ペースパント信号を用いる位相測定及 び比較的高い変調周波数を用いる振幅測定を実行することができる。 とにより2つの成分を分離することができる。

【0087】キヤビティが所望の固体であるので、照射 波長を同関することによって動作ポイントを調整する必 要がある。これは、例えば発光体のような1.3 (μm) のレーザダイオードを用いることによってなされる。レ ーザダイオードによって発生された当該光の波長はその 駆動電流を変化させることによって調整することができ る。レンズ又はピームはサンブル上に走査されるとき、 形状の不規則性すなわちウエハ110の表面にある誘電 体帯膜の屈折率の変化は反射における位相変化を生じさ せ、キヤビテイの光学数長を変化させるので、キヤビテ イの吸収を変化させる。レーザ波長がサーボコントロー ルされる場合、サーボ電圧は測定データとして使用され る。または出力信号は光検出器(図示せず)により確認 され、出力信号は光検出器(図示せず)により確認 され、出力信号は今反解に上例する。

【0088】 好適な2ビーム干渉計はマイケルソン(Michelson)、マークーゼンダー(Mach-Zehnder)、リンニツク(Linnik)、ミロー(Mirau)、トイマンーグリーン(Twy Ban-Green)及びノマースキー(Nonarski)システムを含み、これらはすべて高NAレンズを用いるホモダイン及びヘテロダインバージョンにより実行され得る。簡略化のためリンニック干渉計の2つのバージョン、すなわち図12及V図14についてだけ述べる。

【0089】図12は好適なリンニック干渉計の側面図を示す。リンニックシステムはマイケルソン2アーム干渉計であり、各アーム上のミラー(すなわちウエハ)の前に同一のレンズが配設される。高NAレンズシステムを実際に用いる際には、各アームは同一のレンズシステムを有し、基準アームは積々の厚さのウエハにより動作できるようにそのレンズシステムに結合された空きウエハを有する。

【0090】リンニツク干渉計はホモダインシステムか 又はヘテロダインシステムのいずれかとして使用され る。好適なヘテロダインの実施例を図12に示すと共 に、修正ホモダインの実施例を図14に示すが詳細につ いては後述する。

【0091】誘電体材料(例えば水、ガラス又はシリコ ン) の内部を動作する高NAシステムにおいて、誘電体 の境界面から反射された像は位相シフトが全内部反射に 対して生ずるので収差される。この位相シフトは、入射 角が臨界角 $\Theta_i = \Theta_e$ からすれすれの $\Theta_i = \pi/2$ に増大 するにつれて0からπラジアンに変化する。収差の一部 は顕微鏡の焦点をシフトさせることによって補償され得 る。しかしながら残りの収差は当該顕微鏡によつて発生 された像の質をかなり低下させる。半導体検査の場合 は、結像システムの解像度をできる限り理想に近づける ようにするのが望ましい。従つて、この収差の誤差は大 きな利益となる。この収差の例外的な形式のために従来 のレンズ設計技術を用いて補正することは難しい。2 ピ ームヘテロダイン干渉計として光学システムを設計する 方法によつてこの収差の影響をほとんど除去できる。こ の型式のシステムにおいては、サンブルビーム及び基準 ビームは共にほとんど同一の環境下における全内部反射 を経験する。従つて、この反射から生ずる位相シフトは ヘテロダイン検出の際に2つのピームが混合されたとき ほとんど取り消される。

【0092】図12に示すシステムのように、レーザ4

10からの光は音響光学(AO)セル460を通過する。好適な実施例においては、AOセルはTeO,ブラッグ(Brags)セルである。部分回折格子は音響信号源468によつて与えられる音響信号に応答してAOセル460の内部に確立される。

【0093】この構成において、AOセル460は音響信号源によつて与えられた信号の周波数によつて決定される角度により入射光の一部を検出し、残りの反射しなかった入射光を通き、通過上光の量は音響信号の強度に依存する。本発明の好適な実施例においては、音響信号流域を10円3)から110円2」の範囲にあり、音響信号の強さは入射レーザビームの半分を偏向しかつ残りの半分を偏向しずに通過するように顕整される。

【0094】A0セル460によつて偏向された偏向と 一ムは前表面ミラー462によって反射されて光学結合 液体214の層によってサンブルウエハ110の裏面に 結合される可変焦点レンス312に向かう。

[0095] A0セル460によつて偏向されなかつた ビームはミラー464によつて反射されてレンズ312 とほとんど同一の可変焦点レンズ312Aに向かう。可 変焦点レンズ312Aは光学結合流体層214とほとん と同じ厚さ及び構成を有する結合流体層214Aによつ て基準ウエハ110Aの裏面に結合される。

【図096]サンブルウエハ110及び基準ウエハ11 0Aから反射した光は照射がが通つて来た光路と同じ光 路に沿つて戻る。AOセル460に到達すると、基準ビ ムの一部は光検出器420に偏向され、サンブルビー ムの一部がAOセル460において偏向されずに通過して光検出器420に向かう。光検出器420において2 つのビームが干渉してAC及びDC光電流成分を共に発

エッ 30。 7】 A C光電流成分は反射サンプルビーム及び 基準ビームのヘテロダイン結合の結果である。A O セル はその駆動信号の周波数によつて周波数の偏向液をシフ しかつ光検出器 4 2 0 に対する各入射光波は A O セル 4 6 0 によつて 塵だけ偏向されるので、偏向したサン プルビーム及び基準ピーム間のうなり位相はサンブルウ エハ及び基準ウエハの反射特性の差異によつて生ずるビ ーム間の位相差とほぼ等しい。

[0098] 図12に示すリンニツク干渉計はレーザ光の干渉性及び2地点の光学重量のために、ピンホールはないが共焦システムであり、共に増加させてうなり信号を生ずる。これは矢印466によつて示すようにA0偏ら器460によつて当該ウエハを横切る x軸方向に走査され、可変焦点レンズ312の下にサンプルウエルを利理的に移動させることによってy軸方向(ページから出る方向)に走査される最後にレンズシステム312及び312Aの焦点はその最大点から最小点に移動されることにより z軸方向(ページの上下方向)にウエハを走

査をする。

【0099】図12に示すリンニツク干渉計はひとみのナイフエツジ及び図9について上述したような結像平面を加えることによってシュリーレンモードで用いられる。また当該干渉計は図10において上述したような暗視野モードに構成される。この2つのモードのいずれかにおいて、リンニツク干渉計はトレンチ側壁の角度、壁内の介在物、ピンホール及び空間を測定する際に用いられる。トレンチの深さ(裏面からの高さ)は暗視野モード又は明視野モードのいずれかにより、記される。またリンリス下がはホトレジストの幅及び複合屈折率並で、誘電体消襲及びウエハの前面間の境界面からのすべての内部反射に対する位相シアトを測定することによってウエハの表面に比堆積された他の誘電体の形状的特徴とを測定する家に用いられる。

【0100】上述のことに加えて、当該干渉計によつて 生成された信号は完全と新しいコントラストシステムを 効果的に実現するという点においてディジタルフイルタ リング機能から当該装置のコヒーレント伝達機能に変換 されたことになる。フイルタリング技術は当該レンズシ ステムの間口数(空間周波数帯域網)及び視野(実際の マイルタの長さを制限する)にだけ影響を受ける。この 技術は1990年12月発行、第160巻、第3部、「ヘテロダ イン干渉計及びデジタルフイルタリングを介した共無類 微鏡の一般化」、245~264頁に記されており、 の技術の数示を当該明細當において参考にする。

[0101] 図12に示す好適なリンクリック干渉計の 構造及び動作は1984年10月発行、応用物理学第45巻、第 8号、「位相応答走査光学顕微鏡」、846 ~848 頁に記 述されている位相応答走査光学顕微鏡の構造及び動作と 同様であり、走査光学顕微鏡の設計において参考とな

る。 【0102】顕微鏡検査法及びインタフエロ検査法において用いられることに加えて、高NAレンズシステム は、トレンチ及びパイアスの近くのウエハのバルク及び ウエハの質部表面上に成長された(すなわち堆積され

た) 薄膜内の応力誘導復屈折の測定を含む種々の偏光測 定を実行する際に用いられる。また異方性特徴からスキャッタされるためにGaAS及び他の第3/第5族化合 物に対ける空間的に解像されたエリプリメトリ、電子光 学効果及び減極は高NAレンズシステムを用いて偏光を 測定することによつて決定される。

【0103】一般的に、この満定はかなり偏光した入射 光波をもつ上述の結停装置すなわち干渉計を用いてなさ れ、アナライザを介して反射した光波すなわち伝送され た光波を通りその後に検出される。

[0104] 図13は偏光測定を実行するために修正された図7の上述した結像顕微鏡の側面図である。図13並びに図5、図6、図7及び図8間の唯一の相違点はレ

ンズ318及びビームスプリッタ320間に偏光器470を設けかつビームスプリッタ320及び光検出器アレイ14間にアナライザ472を設けてあることである。

【0105】50 (mm) のギヤツブを介する光の伝送はその偏光に多少依存するので、全視野を覆うような背後期 財を完全に阻止することはできない。かくして光徳出器 アレイ314によって検出された像は下必要な像と性。しかしながら、この不必要な像は焦点がかなり外れ た平面 (例えばレンズ及びウエハの境界面) から生ずる。 従つてこの不必要な像は上窓がゆかくりと当該領域、点ぼけは各平面被構成部分に対する異なる位相シフトに対応するが、相対的な強度にはほとんど変化はない。かくしてレンズ及びウエハの境界面から生ずる偏光信号は焦点ぼけについてそれほど急速には変化しない。

【0106】しかしながら強度を集中すべきなのは当該 ウエハの比較的小さい領域である。従つて第10億が強 度誘導模屈折を含む焦点平面において結復されかつ第2 の億が第10億より多少焦点ぼけして結像された場合、 パックグラウンド信号は第10億から第20億を減する ことによって大分都取り割される。

[0107] 電圧依存効果はAC電圧を用いて測定され 従来のフイルタリング技術による大規模なDCパックグ ウッンド信号から分離される。従つて、第3/第5族化 合物の電子光学効果の観察はレンズ及びウエハの境界面 において生ずる偏光シントによって妨げられない。

【0108】図14は偏光を測定するように構成されたホモダインリンクニック干渉計の側面図である。この構成において、レーザ410からの光は偏光器47470プリック480に向かう。ピームスプリッタ480に向かう。ピームスプリック480に向かう。ピームスプリック480は当該光をほぼ等しい2つの成分に分け、1つはサンブルウエハ110に結合する可変焦点レンズ312人に向から、他の1つはミラー464に向かいその後基準ウエハ110Aに結合する可変焦点レンズ312人に向から。サンブルウエハ5110から反射した光の半分はピームスプリッタ480を通過してアナライザ472を通つて光検出器420のほぼ同じ地点に向かう。サンブルウエハから反射した残りの光はピームスプリッタ480により偏向にサービスプリック480により偏向にカエアナライザ472を介して光検出器420のほぼ同じ地点に向かう。

【0109】またアナライザ472が除去されてビームスプリッタ480及びミラー464間に配設されたアナライザ474に留き換えても良い。このアナライザ474年は基準ビームだけについて動作する。しかしながら分析された基準ビームが反射したサンプルビームと結合されるとき、通常の個光構成要素は例えば異なる周波数によりビームを統断することによって取り消すことができ、合計差周波数において生する信号はレンズ及びウエハの各境界画における個状の相違がプラスであるサンプ

ルウエハによつて生する偏光効果の測定の結果である。 [0110]また高NAレンズシステムは分光測定をする際に有用である。この測定を実行する2つのシステムについては後述する。図15はラマン分光処理を実行するための好適な装置を示し、図16は吸収分光処理を実行するための好適な装置を示す。

[0111] ラマン分光装置は材料の強度、パルクシリコンすなわち表面上の汚染材料を使出するか又はトレンチ内の残留処理流体を検出する際に用いられる。ラマン分光処理は直線効果があるが、これは波長をシフトする必要があるので空間的に解像された3次元モードによりなされる。

【0113】ラマン分光計の考えられる2つの構成を図 15に示す。第1の好適な構成においては、照射はレー ザ410及びミラー320によって与えられる。ピーム は可変焦点レンズ312を通過してウエハ110に向か う。当該ピームはトレンデ内の流体により鏡のように反 射する。鏡のように反射した光に対して90°の角度であ る光線は可変焦点レンズ312を通つて伝播ビーム48 4になる。このピームはピンホール418を通過して分 光計に向かう。

【0114】第2の好適な実施例において、レーザ41 0Aからのピームがプリズム482を介してウエハに結 合される。このピームはトレンチ114A内の流体によ り鎖のように反射して伝播ピーム484Aを発生する。 分光計480及びピンホール418は選ましくは図示の 位置から右側に移動してピーム484Aを検出する。

【0115】高NAレンズ112によりトレンチを照射 することによつて発生された光がウエハ110の裏面を かして伝播することができる。レンズ112がなくても ラマンラインを含む光の要素は当該ウエハ110によっ て全く内部に反射され得る。

【0116】図16は高い開口数NAのレンズ112を 組み合わせた好適な吸収分光計の側面図である。図16 に示す装置において、周波数1。の光額492を有する 赤外線光は周波数1。の変調器494を有する正弦波の 彼変調振幅である。光部492からの光はウエハ110 を正面側から均一に照射するように構成されている。図 8に示すような共無顕微鏡が当該ウエハ110の裏面に 結合される。レーザ410の周波数f,は周波数f,と はかなり異なるように選択される。最後にフイルタ49 のがピンホール418及び光検出器420間に配置され る。フイルタ490は周波数f,に近い周波数を有する 光をほとんと除去すると共に周波数f,に近い周波数を 有する光を通過させる。

[0117] 動作時、ドープされたシリコンの領域49 6が光源492及びレーザ410の両方によって照射さ れたとき、非直線吸収効果により速レーザの光が信号 f。により変調される。ウエハ110の裏面を覆うレン ズシステム312を走査し(レンズシステム3120で にページを横切るようにかつページからはみ出すように ケエハを移動させることによって)かつその最小点から 最大点にレンズ312の焦点を移動させることによっ て、すべての非直線吸収効果を示す3次元マップが生成

【0118】 これまで述べてきたことは、高い期口数N Aのレンズ112を用いて製造できる可変光学装置に焦 虚を当ててきた。図17は組織や処理ステップ中にウエ ハを保持するように通常用いられるような従来のウエハ チヤツクにレンズシステム312をいかに組み合わせる かを示す平面図であり、図18は図17を線X~Xにお いて破断して示す断面図である。

【0119】ウエハチヤック510は、それが中央に開けられていると言う点において現在のチャックとは異なる。中央閉口部はウエハ110の裏面上に窓出領域を与える。当該ウエハがチャック上に実衰されるとき、ウエハ及びチャックはレンズ組立体312に対して相対的に移動することにより述の姿質を操作する。また、例えば反応イオンエッチング処理中、ウエハを固定した位置に維持しなければならないとき、エッチングされたトレンチの深さを判定するために顕微鏡が必要となり、レンズ組立体をこの閉口内部のウエハの下方周辺に移動させる。

【0120】静電ウエハチヤツクの実施に関する詳細については、1973年10月発行、第44巻、第10号、「電子ビームマイクロ製造のための静電ウエハチヤツク」、1506 へ1509頁に記載されており、静電ウエハチヤツクに関する教示を当該明細電とおいて参考とする。

【0122】好適な光学装置は光学結合材料を用いることにより高NAレンズ112をウエハ110の裏面に結合するが、他のいかなる方法(すなわら直接コンタクト、軟インデックス最合固体すなわち空気支持手段)を用いても光学材料の代わりに上述の図3~図6のような材料を用いて当酸レンズをウエハに結合することができる。

【0123】上述においては、レンズ112を半球平凸 レンズとして述べたが、他の整形されたレンズを用いて もよい。例えば半球よりわずかに小さいレンズは、それ がウエハ110の裏面近くにだけレンズ112の焦点を 置くので、ある装置に対しては特に有利である。

【0124】上述の通り本発明をその最適な実施例に基づいて特定的に図示、説明したが、本発明の精神及び範囲から脱することなく形式及び詳細構成の双方について種々の変更を加えてもよい。

[0125]

(発明の効果)上述のように本発明によれば、検査対象の屈折率とほば等しい屈折率を有する光学的整合手段を、臨界角以上の入射角度を有する光学的結合手段を介して検査対象の表面に結合するようにしたことにより、検査対象の内部の微細な特徴を簡易かつ確実に検査することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は本発明による計測装置を示す側面図である。

【図2】図2は本発明による計測装置を示す側面図である。

【図3】図3は図2に示す装置の他の実施例を示す側面 図である。

【図4】図4は図2に示す装置の他の実施例を示す側面図である。

【図5】図5は図2に示す装置の他の実施例を示す側面図である。

【図6】図6は図2に示す装置の他の実施例を示す側面 図である。

【図7】図7は図2に示す装置を含む赤外線顕微鏡を示す側面図である。

【図8】図8は図2に示す装置を基礎にする光学装置の

一部をプロツク図として示す側面図である。 【図9】図9は図2に示す装置を基礎にする光学装置の

一部をプロツク図として示す側面図である。 【図10】図10は図2に示す装置を基礎にする光学装

置の一部をブロツク図として示す側面図である。 【図11】図11は図2に示す装置を基礎にする光学装 置の一部をブロツク図として示す側面図である。

【図12】図12は図2に示す装置を基礎にする光学装置の一部をプロック図として示す側面図である。

【図13】図13は図2に示す装置を基礎にする光学装置の一部をプロツク図として示す側面図である。

【図14】図14は図2に示す装置を基礎にする光学装 置の一部をブロック図として示す側面図である。

【図15】図15は図2に示す装置を基礎にする光学装 置の一部をブロック図として示す側面図である。

【図16】図16は図2に示す装置を基礎にする光学装 置の一部をプロック図として示す側面図である。

【図17】図17は図1~図16に示す光学装置を用い た好適な構成を示す半導体ウエハ及びウエハチヤックを 示す平面図である。

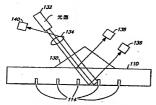
【図18】図18は図1~図16に示す光学装置を用い た好適な構成を示す半導体ウエハ及びウエハチヤツクを 示す断面図である。

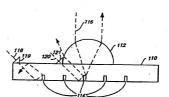
【符号の説明】

110、110A----シリコンウエハ、112、112 A······対物レンズ、114、114A······トレンチ、1 18、120、458……光線、119、482……ブ

リズム、121、130……シリコンプリズム、13 2、316、492……光源、134……レンズ、13 6、138、140、420、454.....赤外線検出 器、214、214A……光学結合流体層、218…… 絞り、220……ノズル、222……バス、310…… 複合レンズ、312、312A ······可変焦点レンズ、3 18……コリメータレンズ、320、480……ピーム スプリツタ、410、410A……レーザ、418…… ピンホール、432、434……ナイフエツジ、440 ······透過ひとみマスク、442······受像ひとみマスク、 456……誘電体薄膜、460……音響光学 (AO) セ ル、462、464……ミラー、470……偏光器、4 7 2、 4 7 4 ······アナライザ、 4 8 4、 4 8 4 A ······伝 揺ビーム、490……フイルタ、496……ドープされ た領域、510ウエハチヤツク、514 揮入 部、515……電極、516……接続部。

【図1】





[図2]

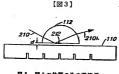
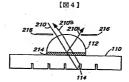


図2の装置の他の実施例



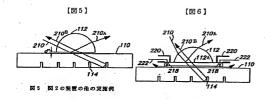
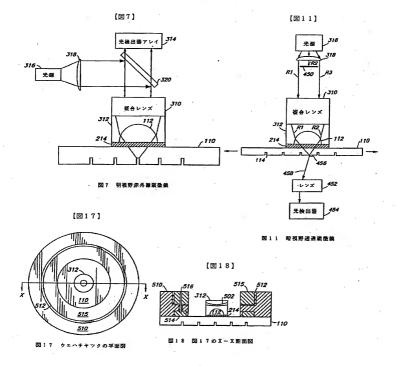
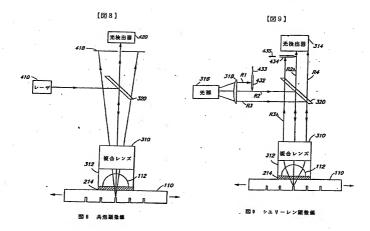


図 6 高公差位置決め機構





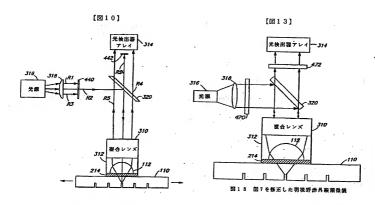
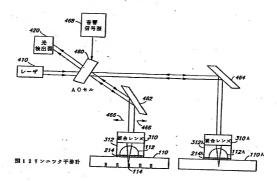
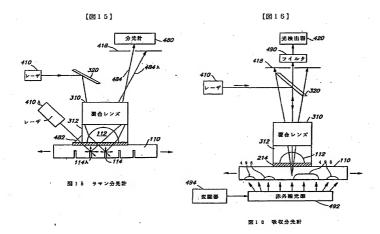


图10 時初野語香蕉

[図12]





フロントページの続き

- (72)発明者 フィリップ・チャールーズ・ダンピイ・ホップズ アメリカ合衆国、ニューヨーク州10510、 ブリアクリフ・マン・、オーチャード・ロード 55発生
- (72)発明者 マック・アラン・タウベンブラット アメリカ合衆国、ニューヨーク州10570、 ブレザントビル、リランド・アベニュー 67条冊